

Ликбез по жидкостному охлаждению вычислительных GPU-кластеров



Василий Кирсанов

Технологическая Компания «Связь»



Дисклеймер, спойлер и пр.

Рост энергопотребления – Нехватка электричества/Рост тарифов

Рост тепловыделения – Нехватка охлаждения

Долгий запуск проекта – Задержка получения прибыли

Снижение CAPEX и OPEX – Ускорение окупаемости

Воздуха недостаточно ?

Emergence and Expansion of Liquid Cooling in Mainstream Data Centers

White Paper Developed by
ASHRAE Technical Committee 9.9, Mission Critical Facilities,
Data Centers, Technology Spaces, and Electronic Equipment

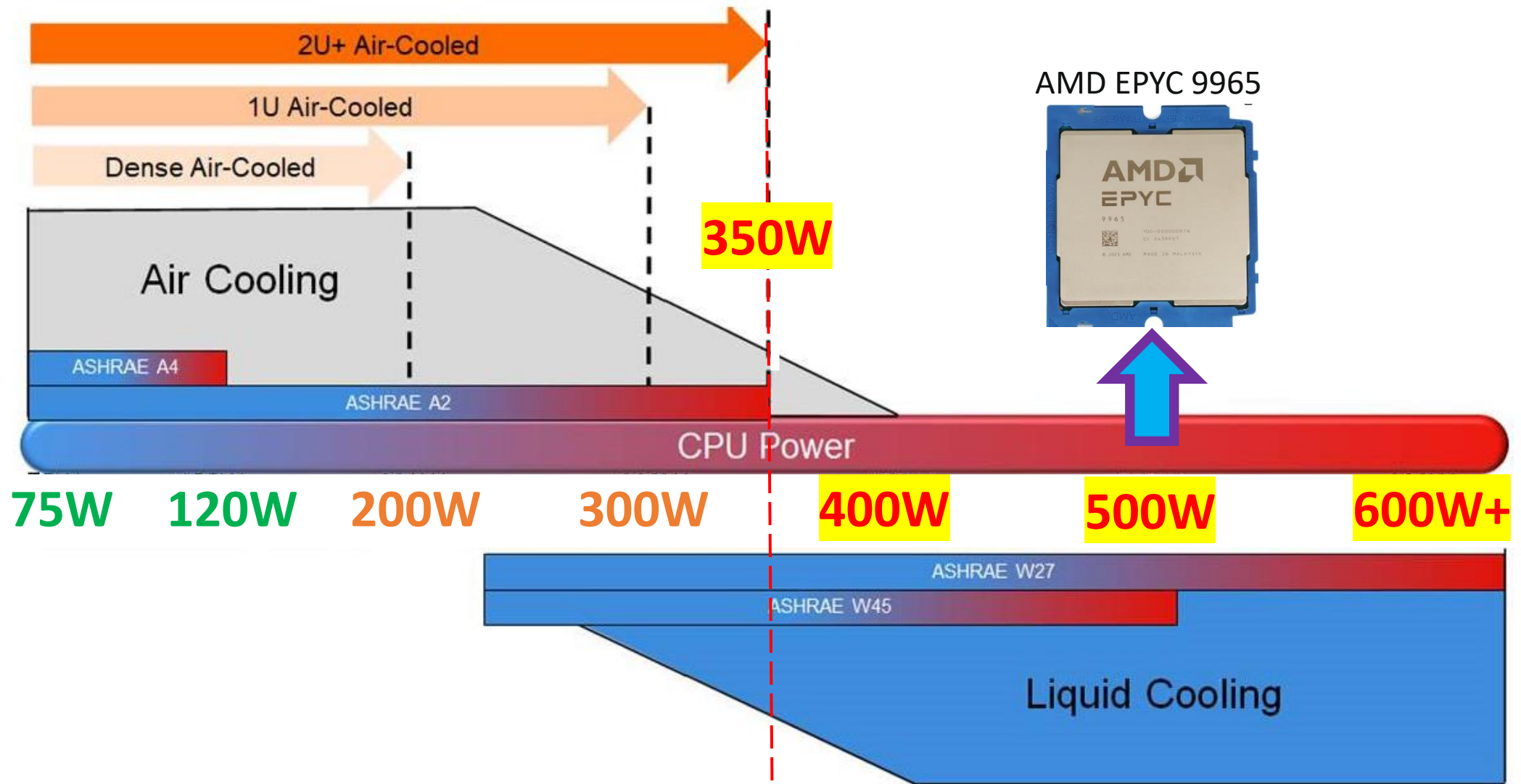


Появление и распространение жидкостного охлаждения в типовых центрах обработки данных.

2021г.

Источник: https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/emergence-and-expansion-of-liquid-cooling-in-mainstream-data-centers_wp.pdf

...или достаточно?



Источник: https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/emergence-and-expansion-of-liquid-cooling-in-mainstream-data-centers_wp.pdf

Воздух перестаёт быть эффективным

$$15\text{кВт} \times 4 = 60\text{кВт}$$



Networking

- NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand or NVIDIA Spectrum-X Ethernet for up to 800Gb/s compute fabric
- Ethernet leaf switches for in-band management
- Out-of-band 1G/10G IPMI switch
- Non-blocking network

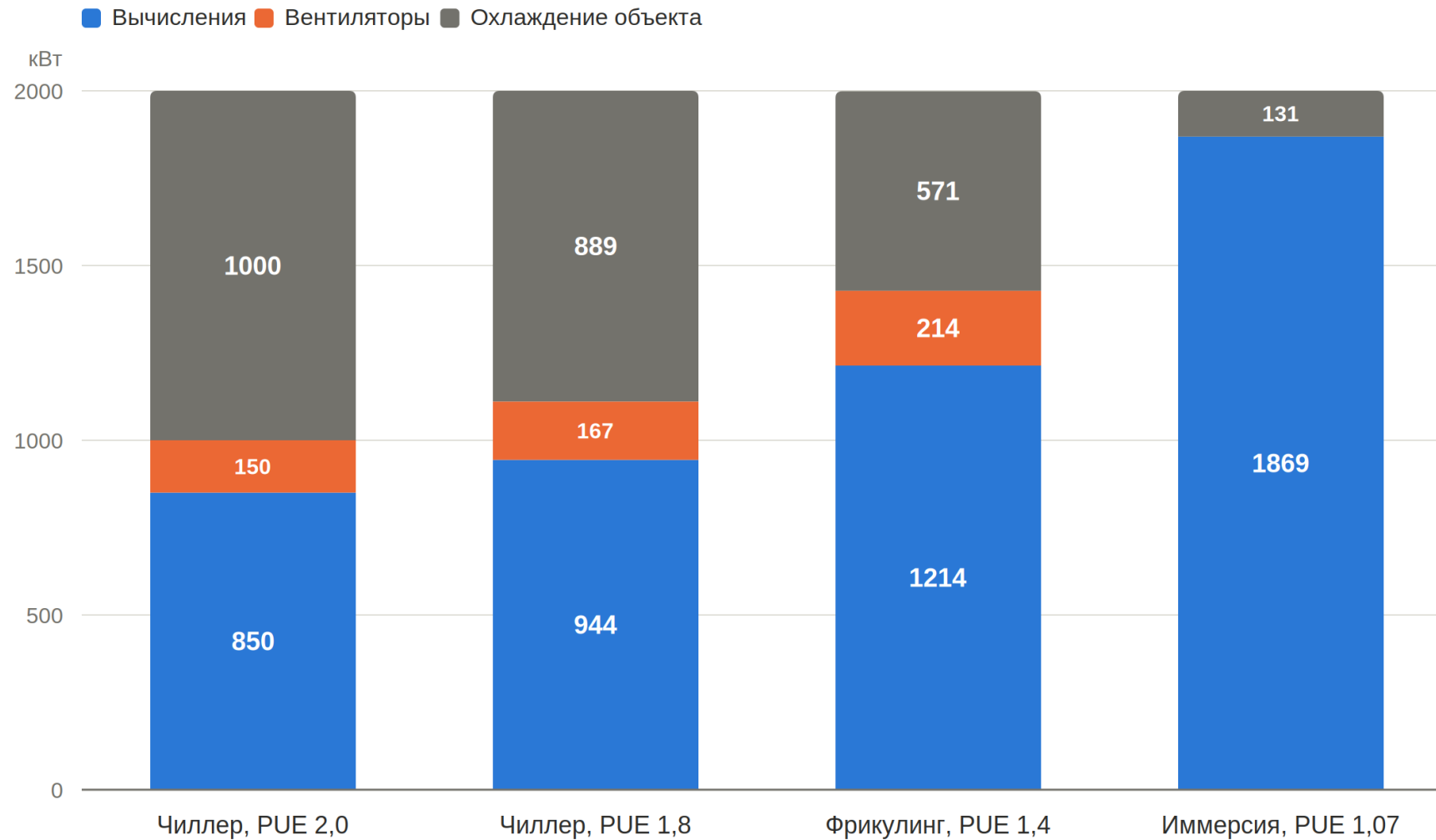
Compute

- 4x SYS-822GS-NB3RT or AS -8126GS-NB3RT
- 32x NVIDIA Blackwell Ultra B300 GPUs per rack
- 9.2TB HBM3e per rack
- Dedicated storage fabric options with full NVIDIA GPUDirect RDMA and Storage or RoCE support

Из ~15 кВт на вентиляторы пойдёт ~3-4 кВт



Нужно больше золота токенов



Распределение 2 МВт выделенной мощности. Вентиляторы — 15% ИТ-нагрузки на воздушных платформах.

Насколько плотные стойки в 2026 году?
по данным AFCOM

27 кВт

Насколько плотные стойки в 2026 году?
по данным Uptime Institute – с учётом стоек >30кВт

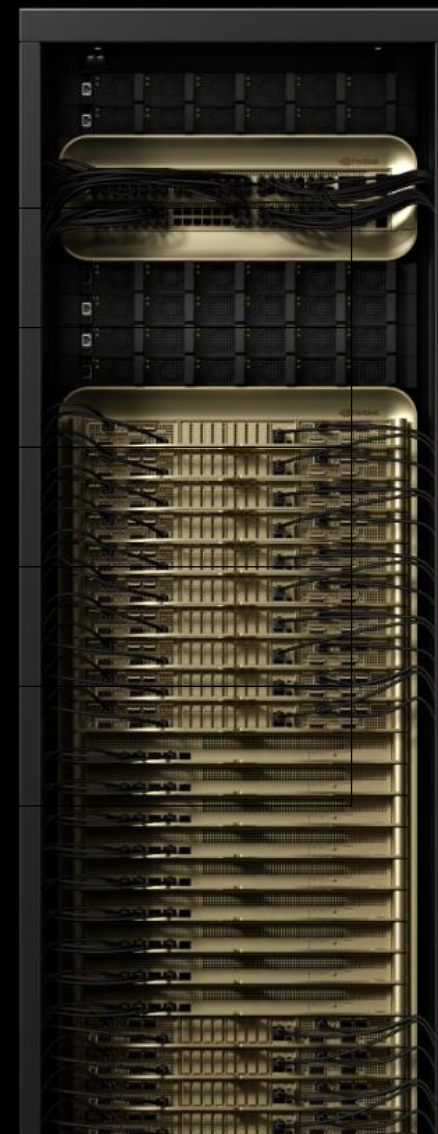
11 кВт

Насколько плотные стойки в 2026 году?
по данным Uptime Institute – без учёта стоек >30кВт

7,8 кВт

Энергопотребление одной стойки NVIDIA

Blackwell GB200 NVL72	120 – 132 кВт
Blackwell GB300 NVL72 (Ultra)	132 – 142 кВт
Vera Rubin NVL72	190 – 240 кВт
Vera Rubin NVL144 (CPX)	~370 кВт
Rubin Ultra NVL576 (Kyber)	600+ кВт



Такое уже было...

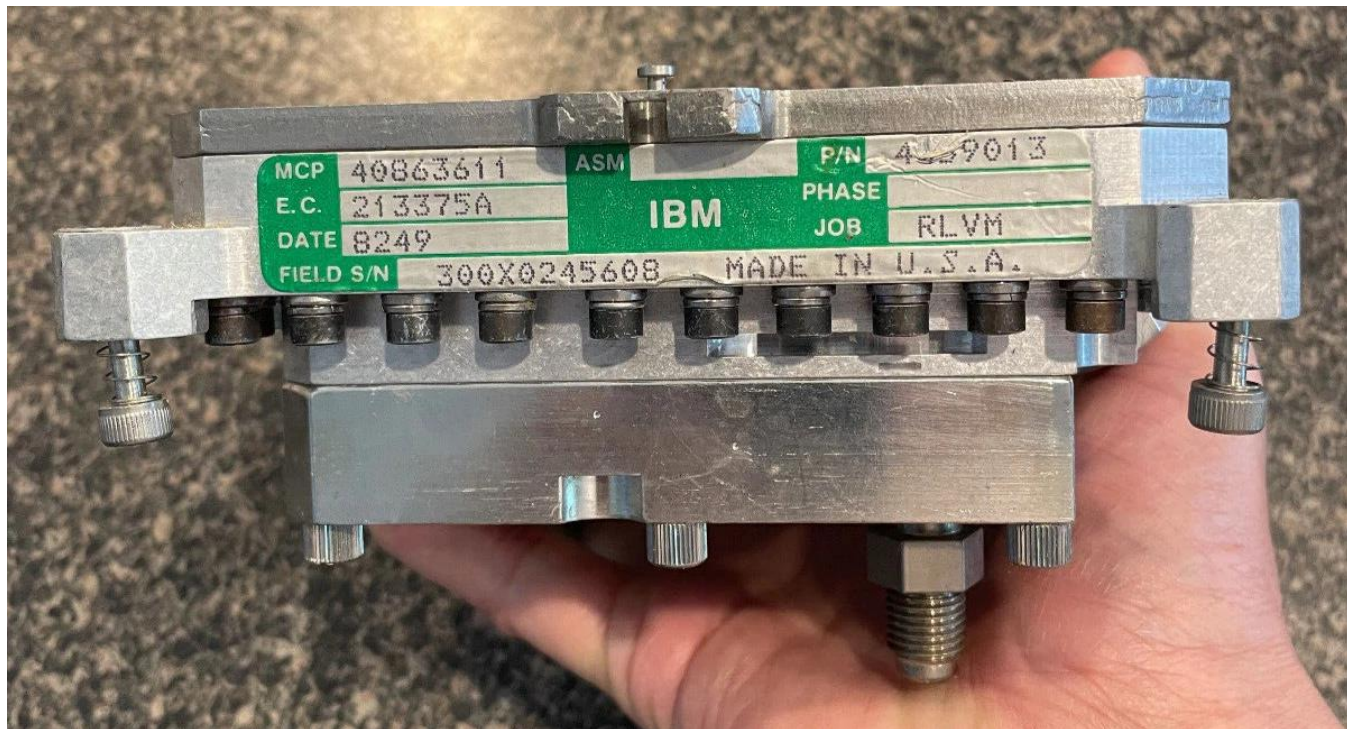


IBM System/360 (серед. 60-х)

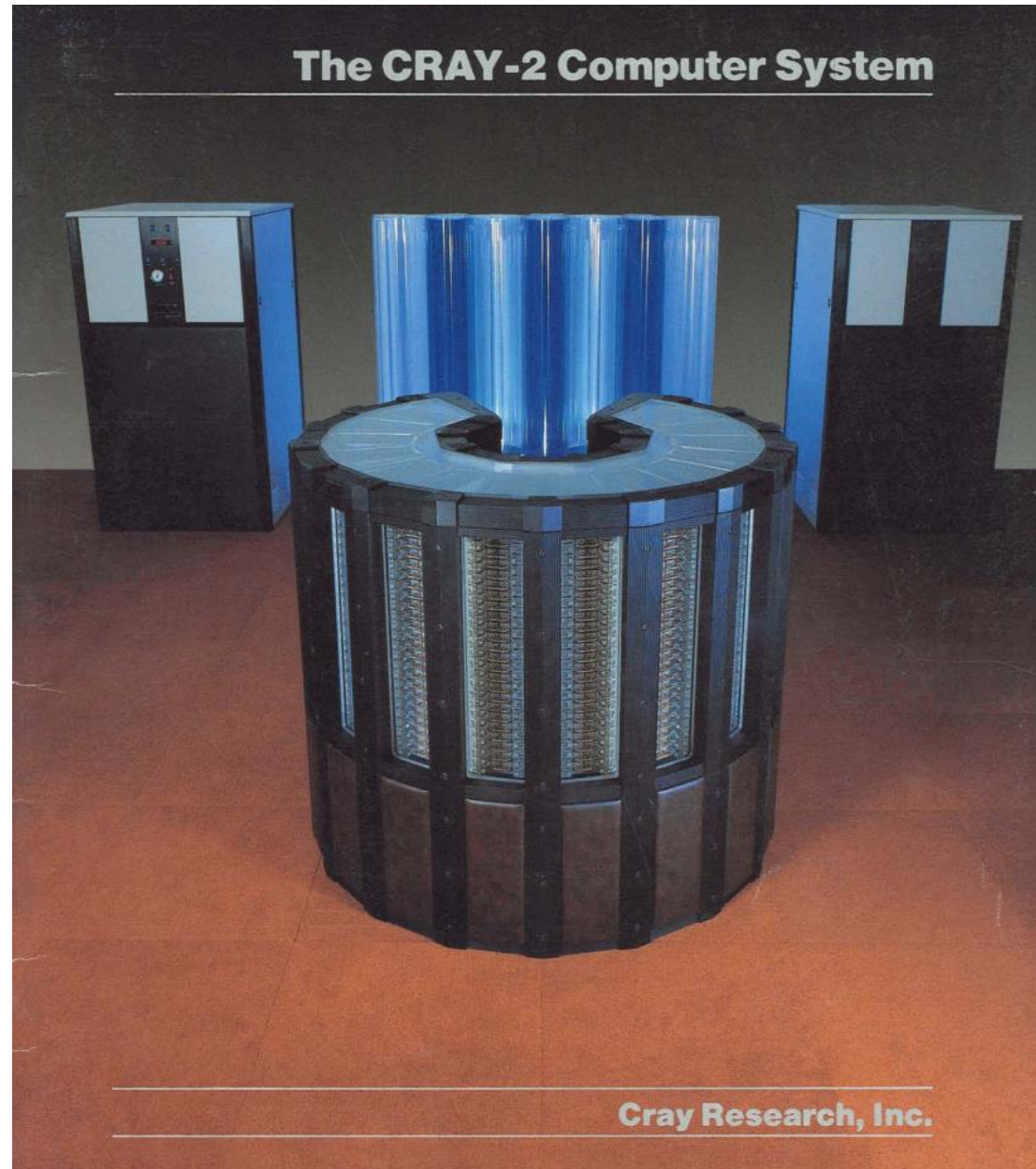


IBM System/370 (конец 70-х)

IBM Thermal Conduction Module (IBM System/370)



~150-190 кВт. Какой год?



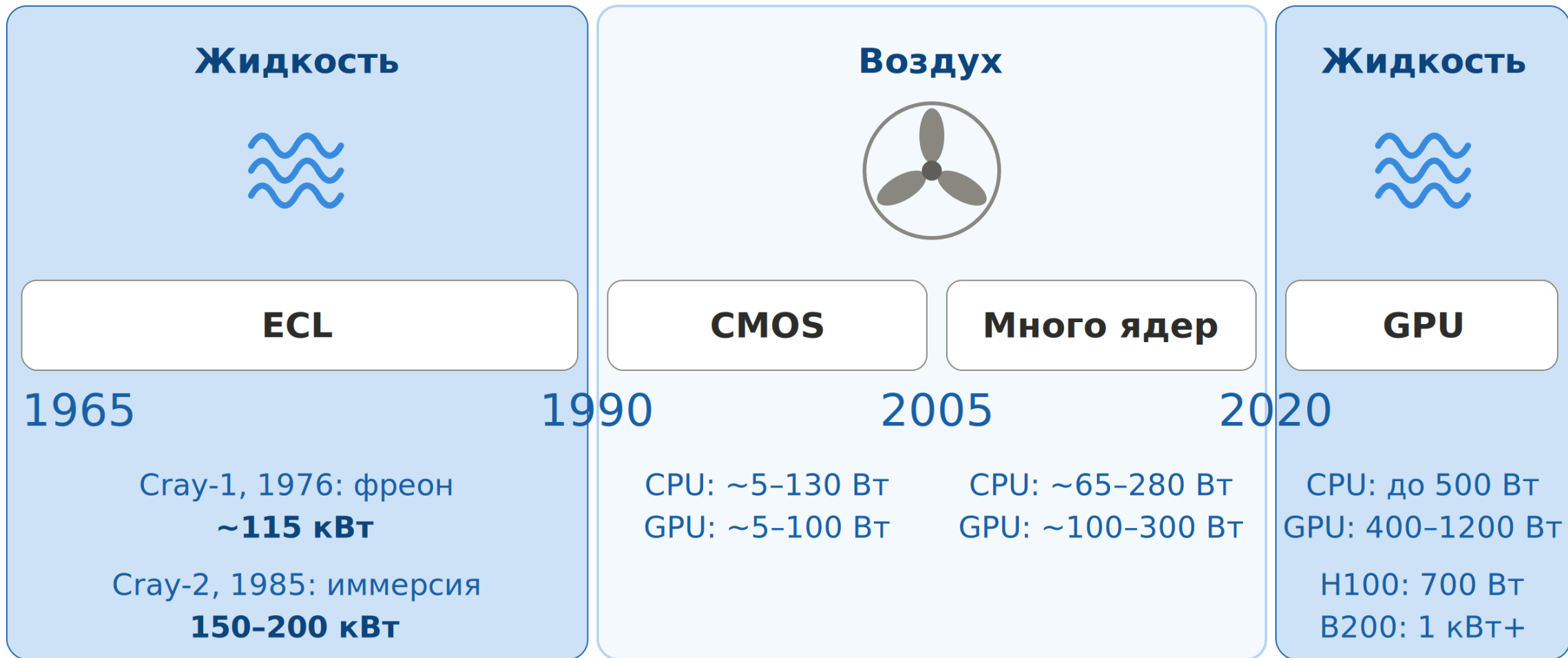
The CRAY-2 Computer System

Cray Research, Inc.

Университетский комплекс в Петродворце. 1987



Туда – сюда – обратно



Почему жидкость лучше?

m — масса теплоносителя (кг)

$$Q = \overbrace{\rho \cdot V}^m \cdot c \cdot \Delta T \quad \Rightarrow \quad V = \frac{Q}{\rho \cdot c \cdot \Delta T}$$

Среда	Плотность ρ , кг/м ³	Удельная теплоёмкость c , кДж/(кг·°С)	Объёмная теплоёмкость $\rho \cdot c$, кДж/(м ³ ·°С)
Вода	1 000	4,19	4 190
Воздух	1,2	1,005	1,206
Отношение (вода / воздух)	833,33	4,17	3 474,30

Два ведра воды против морского контейнера воздуха

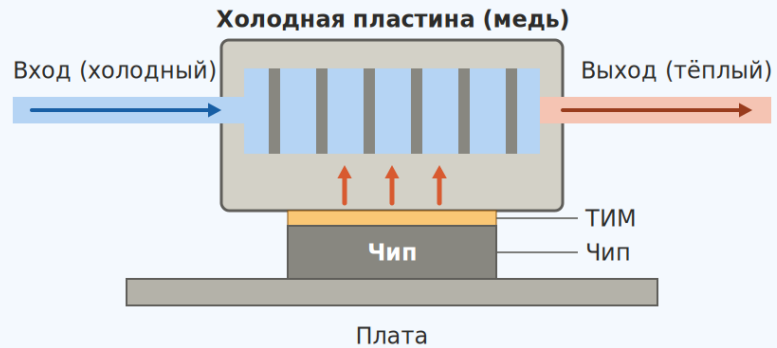


Всё ещё дуετε на яйца?



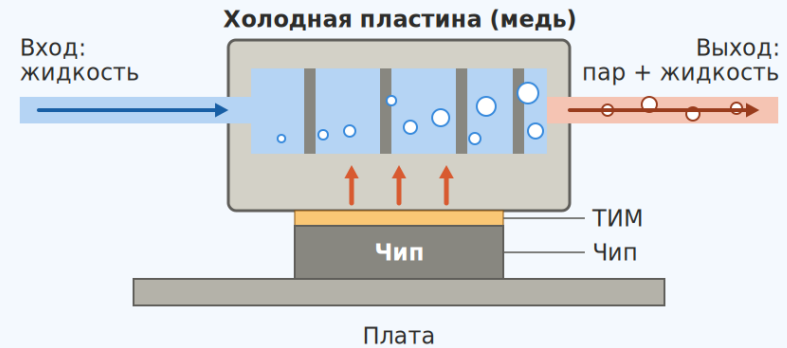
DLC однофазное

Холодная пластина: теплоноситель не кипит



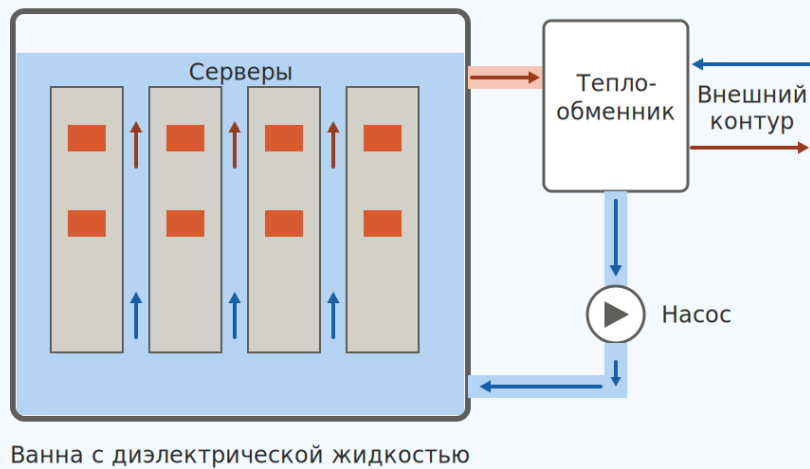
DLC двухфазное

Холодная пластина: теплоноситель кипит



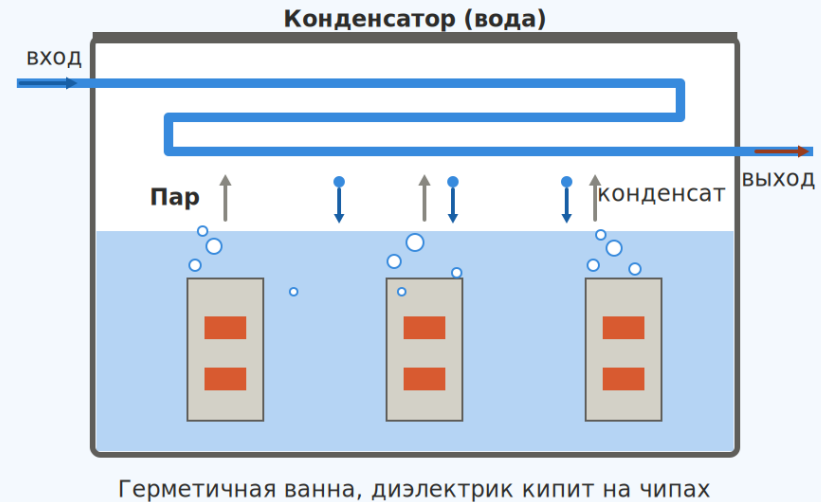
Иммерсия однофазная

Диэлектрик не кипит, циркулирует насосом



Иммерсия двухфазная

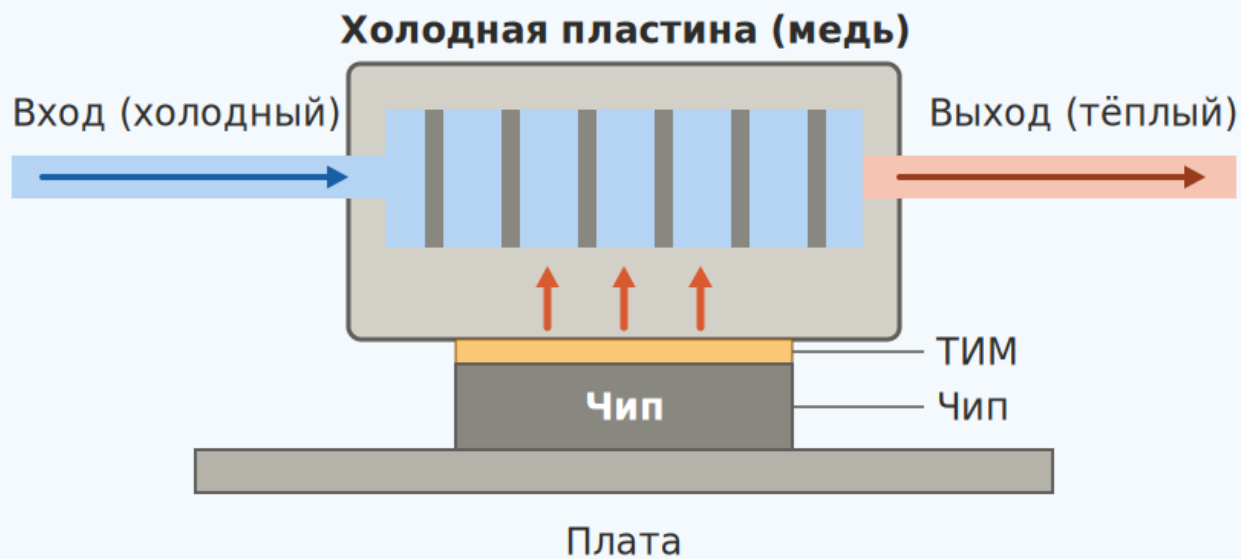
Диэлектрик кипит на чипах и конденсируется



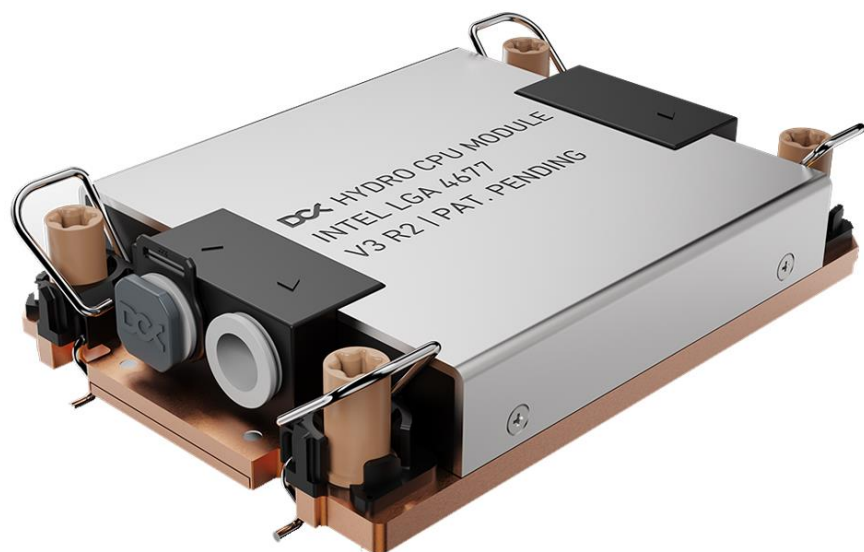
DLC / DTC / Cold Plate однофазное

DLC однофазное

Холодная пластина: теплоноситель не кипит



DLC / DTC / Cold Plate

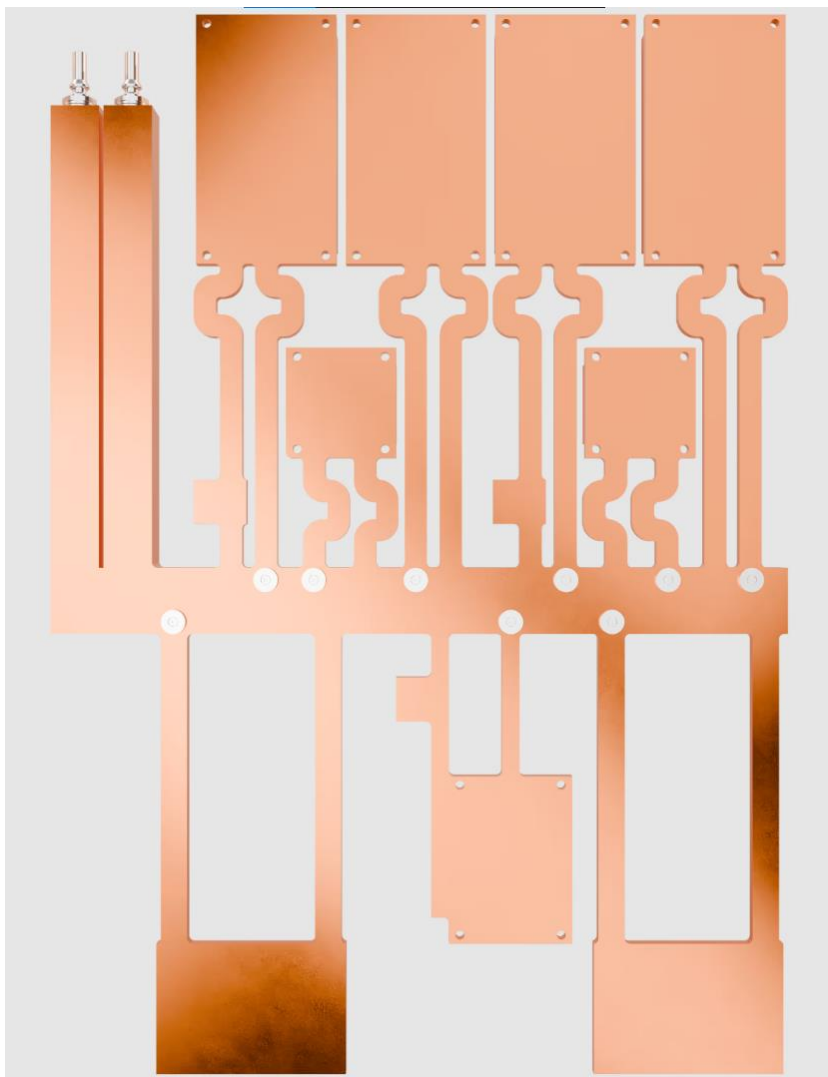
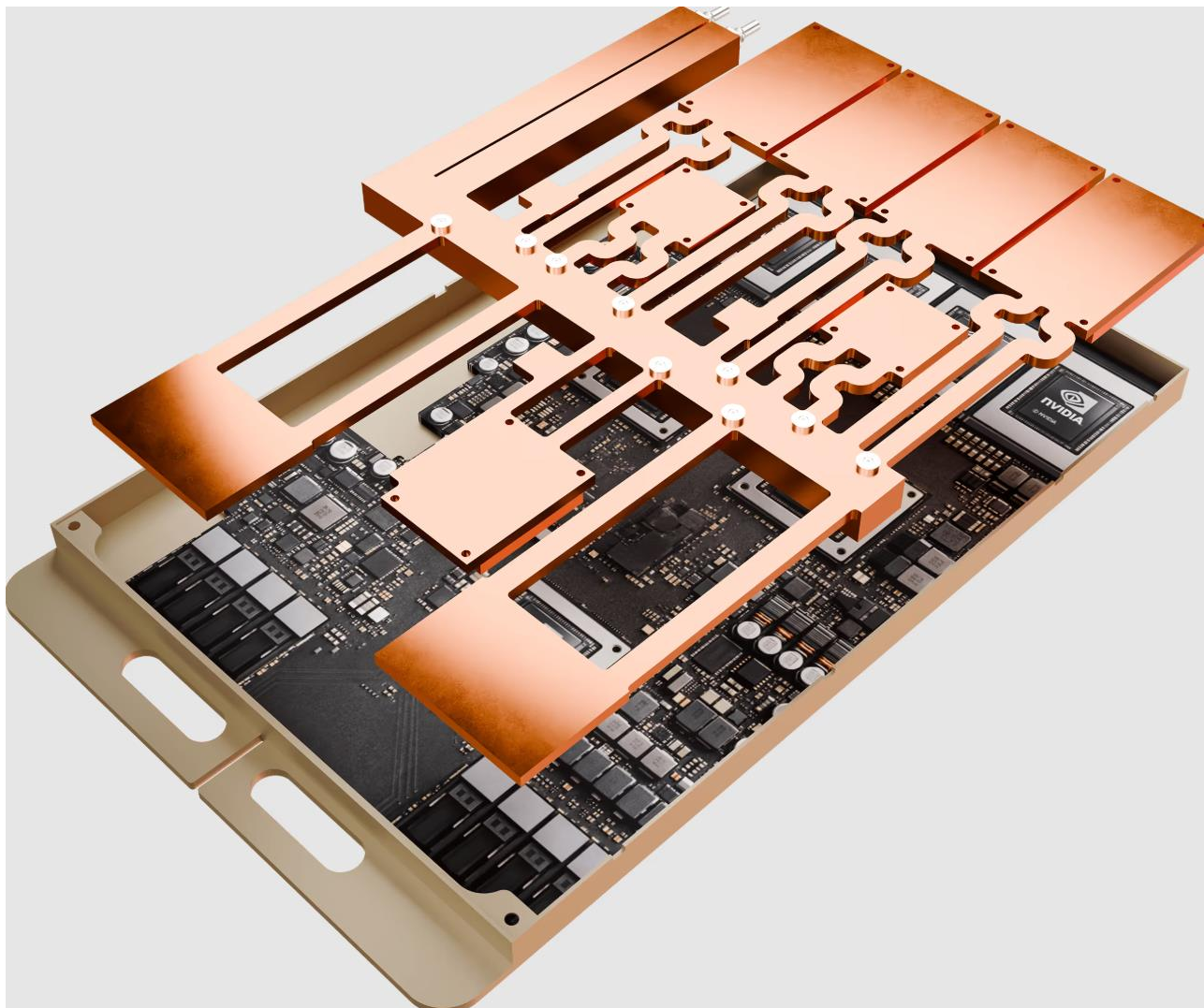


CPU

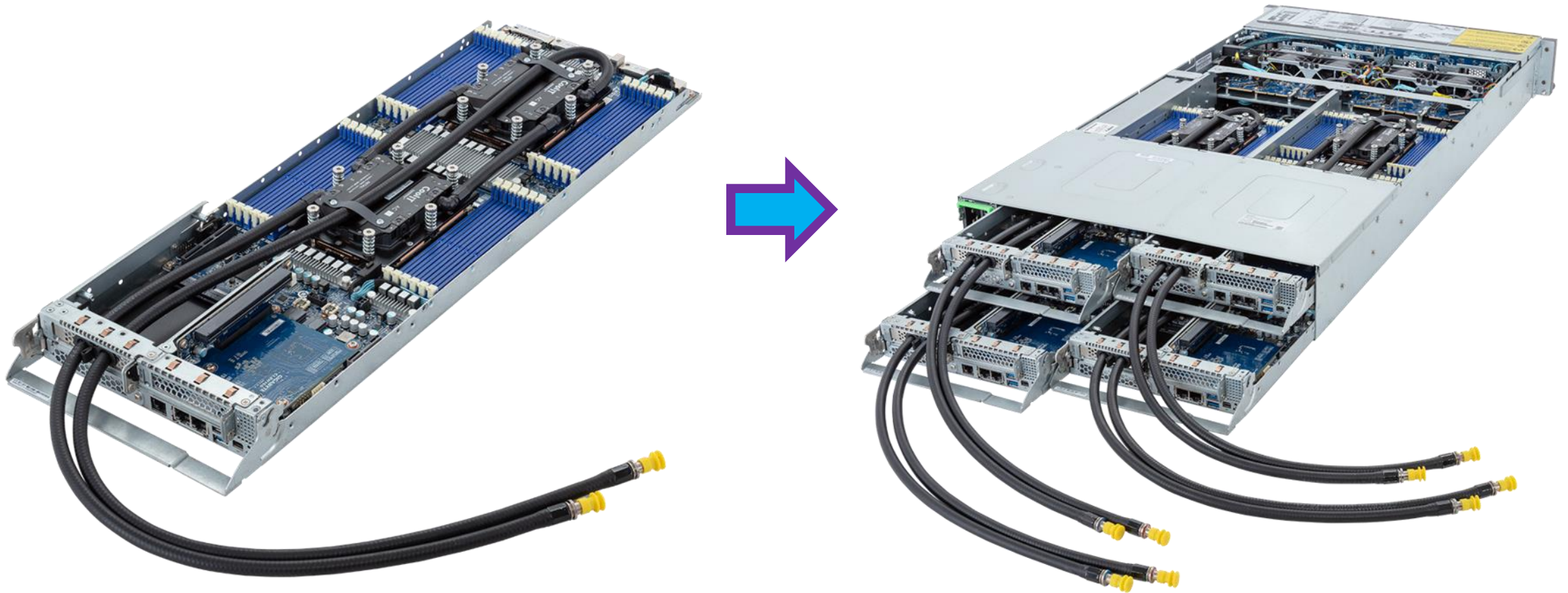


GPU

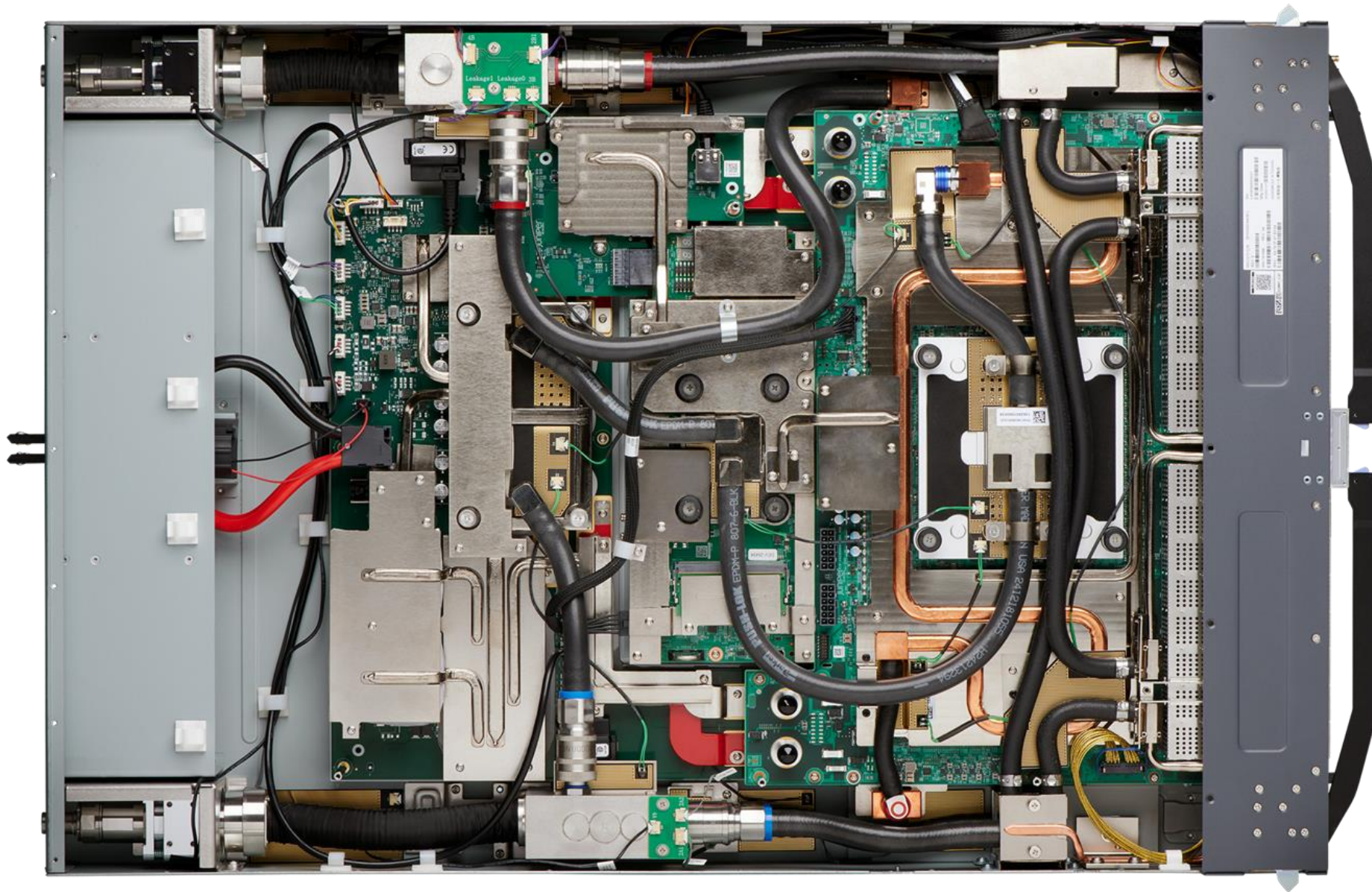
DLC / DTC / Cold Plate



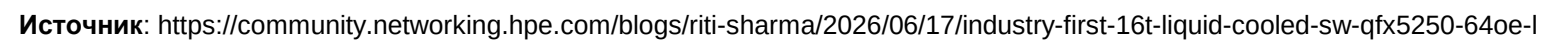
Жидкостью охлаждается не всё. Часть – воздухом.



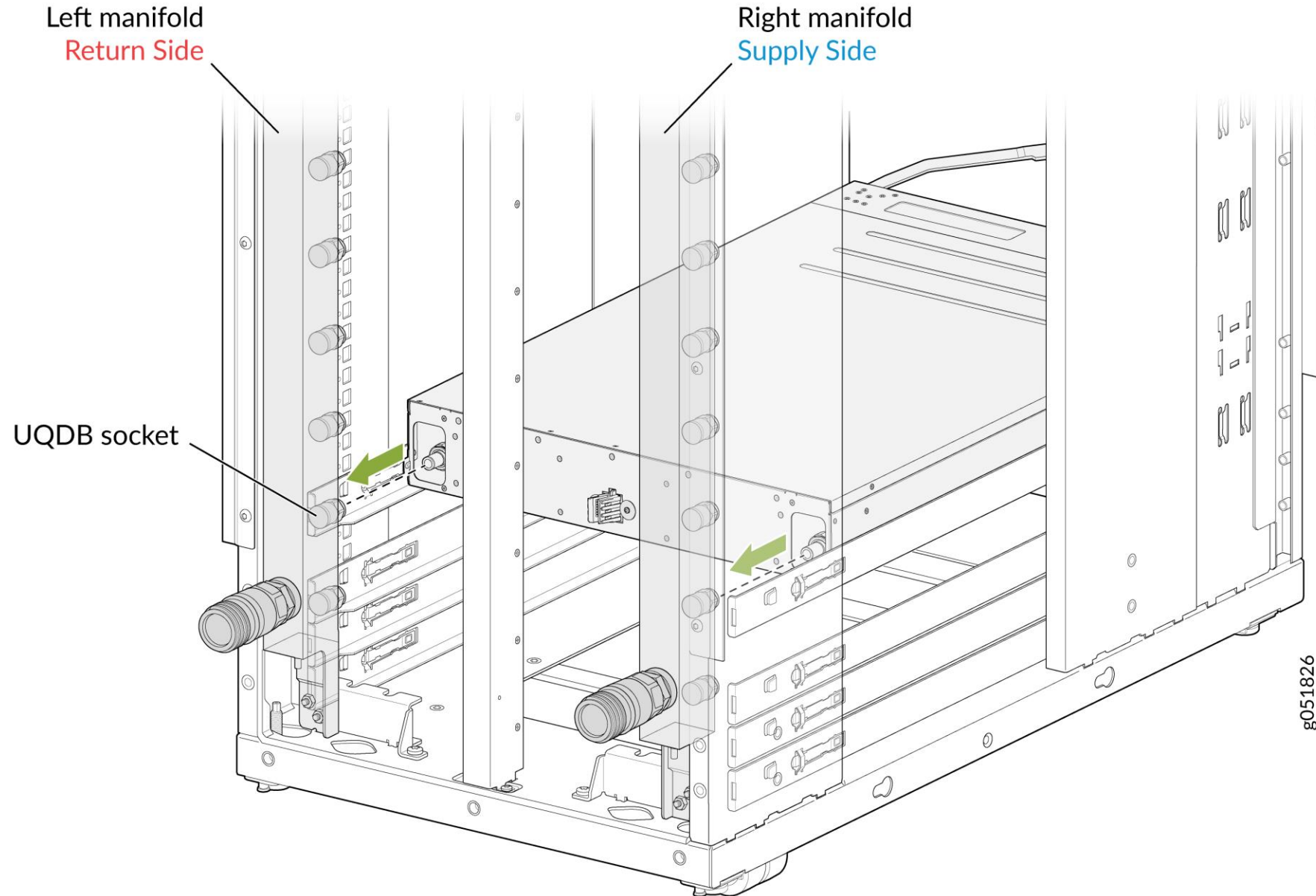
Что это такое?



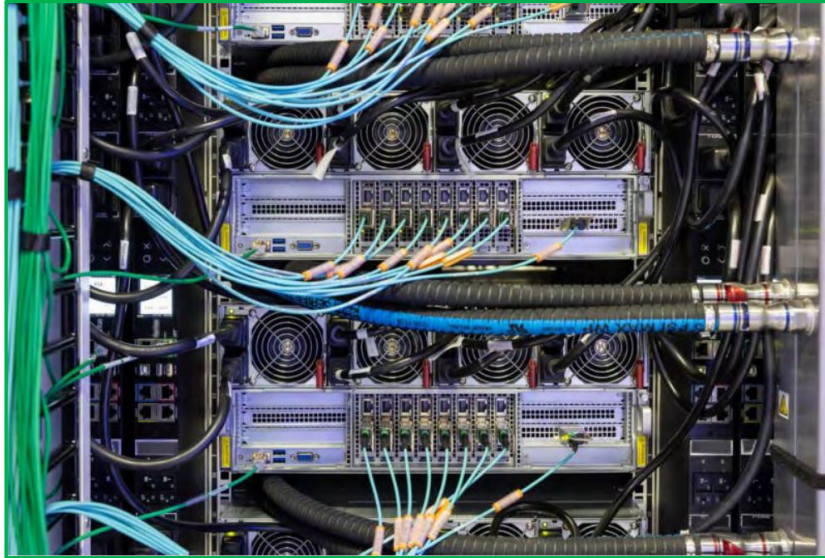
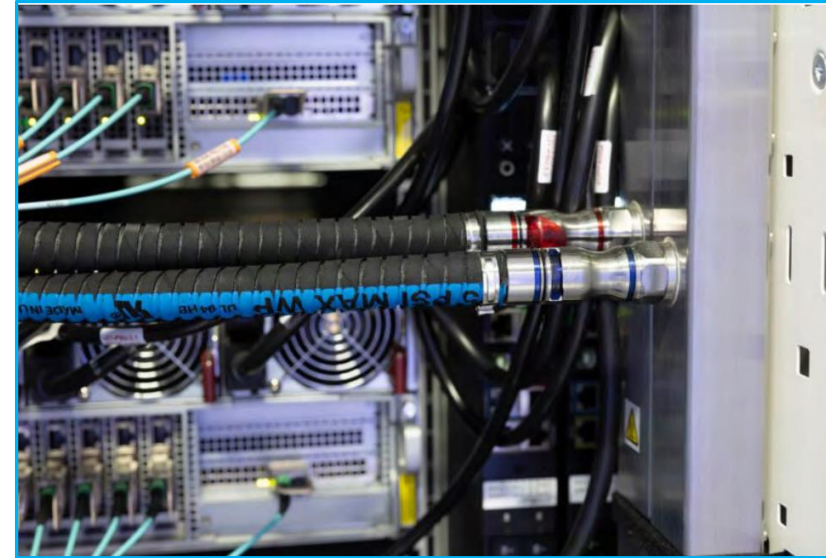
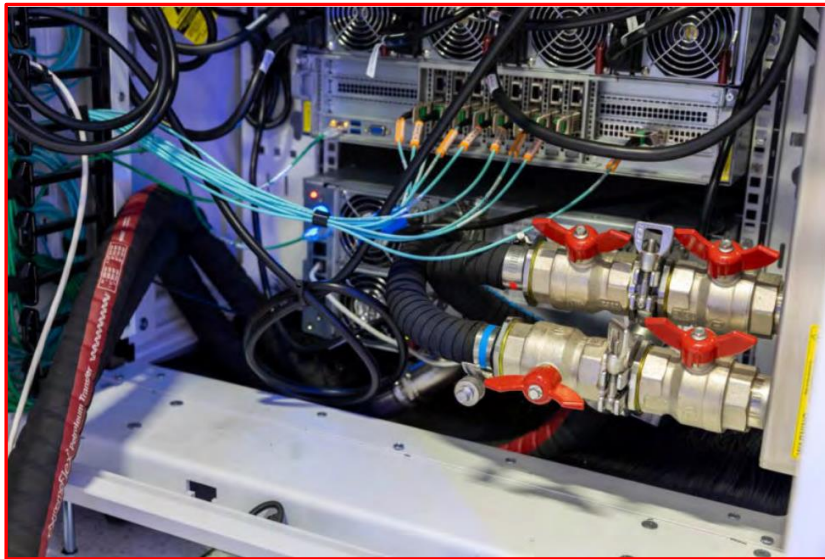
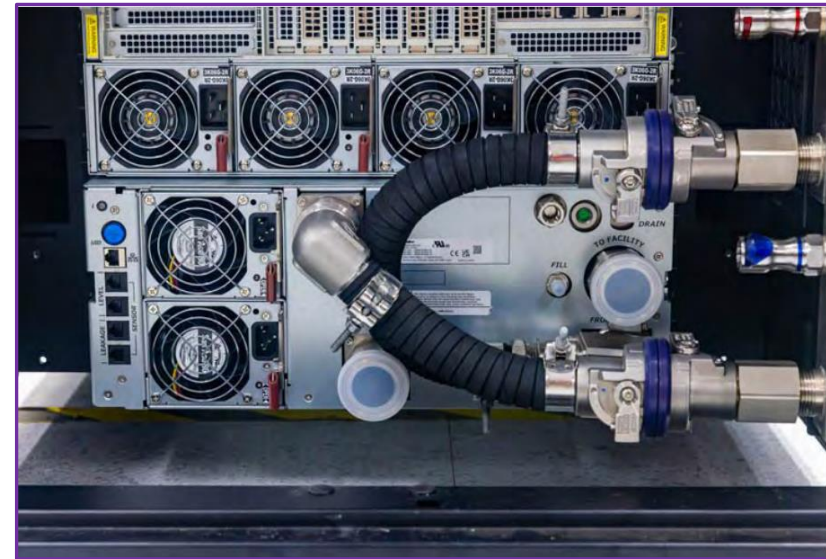
ТК - СВЯЗЬ



HPE Juniper QFX5250 Switch



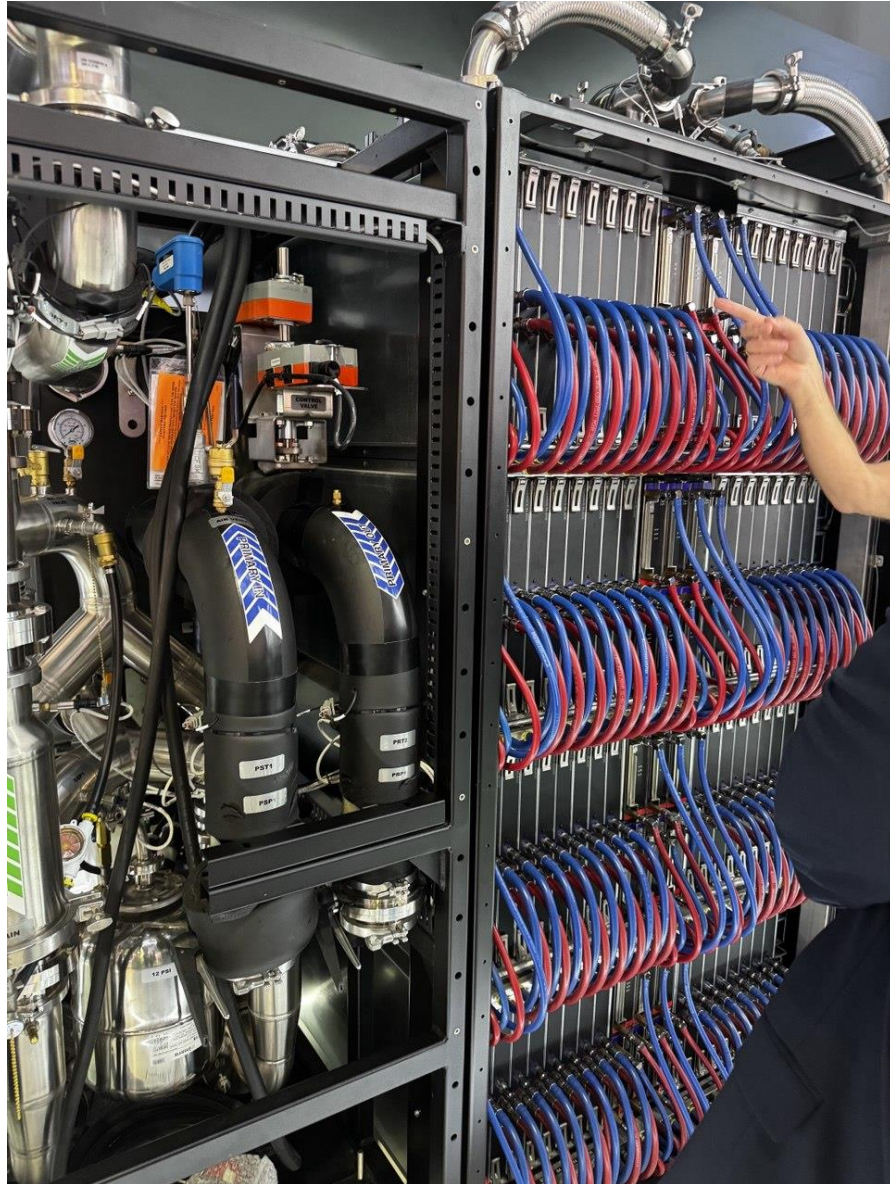
Внутри стоек теперь так 😊



Машзал с DLC / Cold Plate



Машзал с DLC / Cold Plate



Даже провод _(ツ)_/

LIQUID COOLED BUSBAR OVERVIEW

Growing AI workloads require increasingly high levels of speed and power. TE Connectivity's (TE) liquid cooled busbar assemblies allow for high current capacities while maintaining lower temperatures and reducing the amount of energy required to cool the data center.

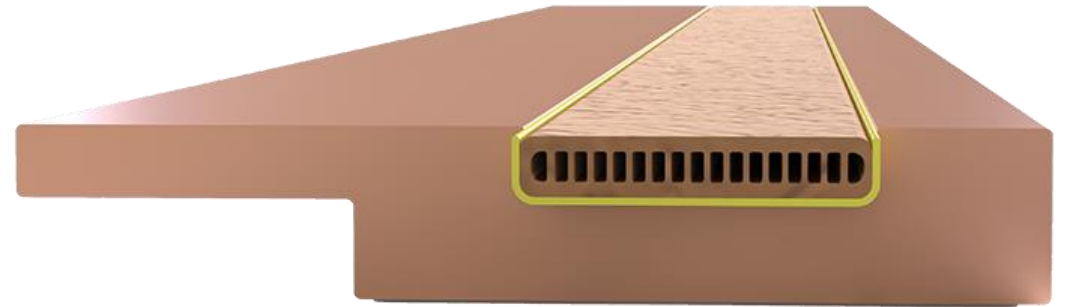
LIQUID COOLED BUSBAR FEATURES

- Up to 5x more current than traditional air cooling
 - Air-cooled busbars: limited to 140 kW max
 - Liquid cooling busbars: scaling up to 200 kW, 400 kW, and 750 kW
- Improves sustainability while reducing long-term cooling and energy costs
- Increases overall power efficiency at the rack level
- Fully compatible with Open Rack v3 (ORv3) standards
- Maximum temperature rise: 30°C
- Maximum voltage drop: 0.1 V
- Custom designs available

Liquid Cooled Busbars		
Power Capacity	Rated Current	Part Numbers
200kW	4166A	2477739-1
400kW	8333A	2495744-1
750kW	15625A	2489961-9

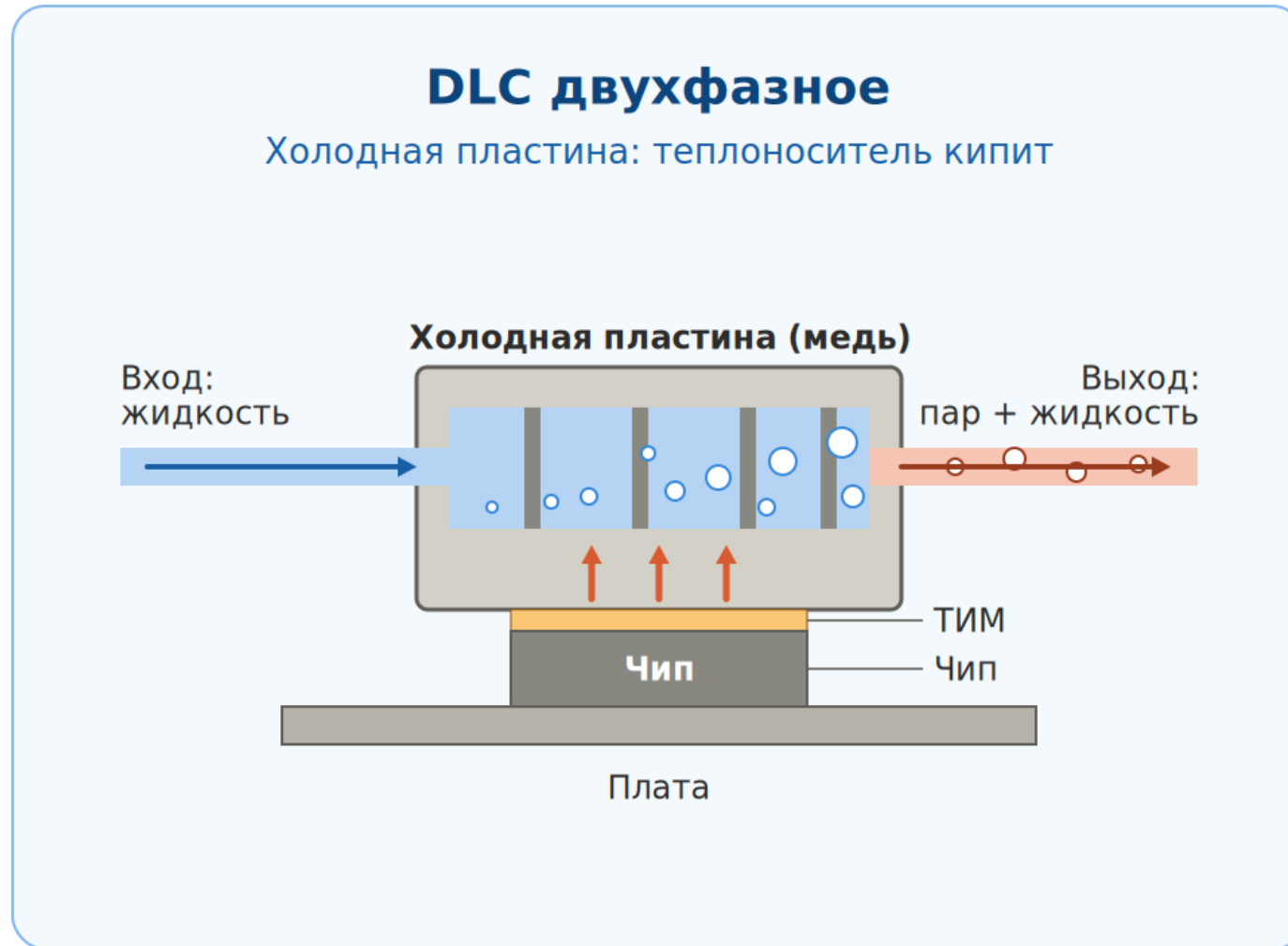


Точнее - шинопровод



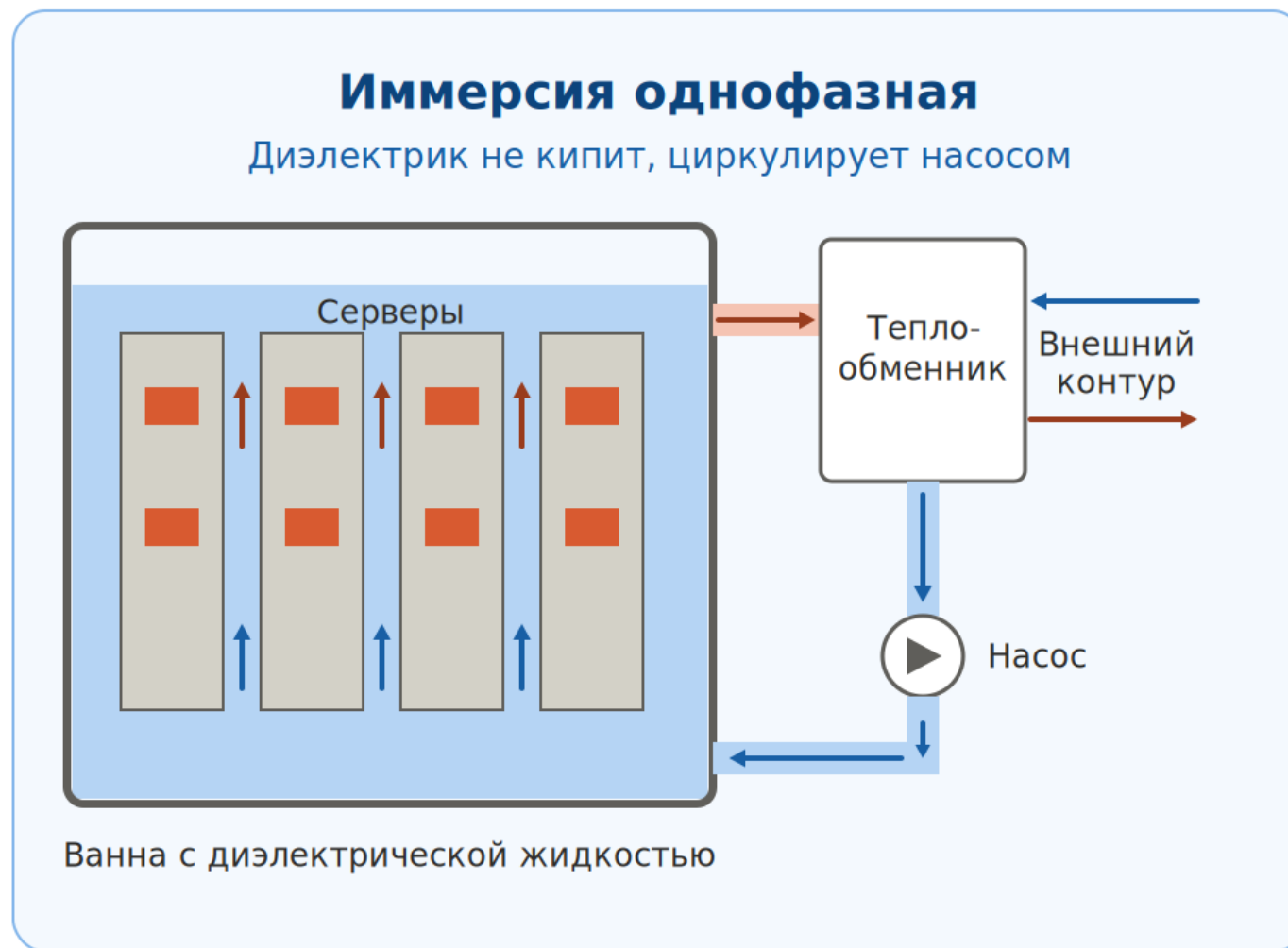
Плюсы, минусы, нюансы

DLC двухфазное

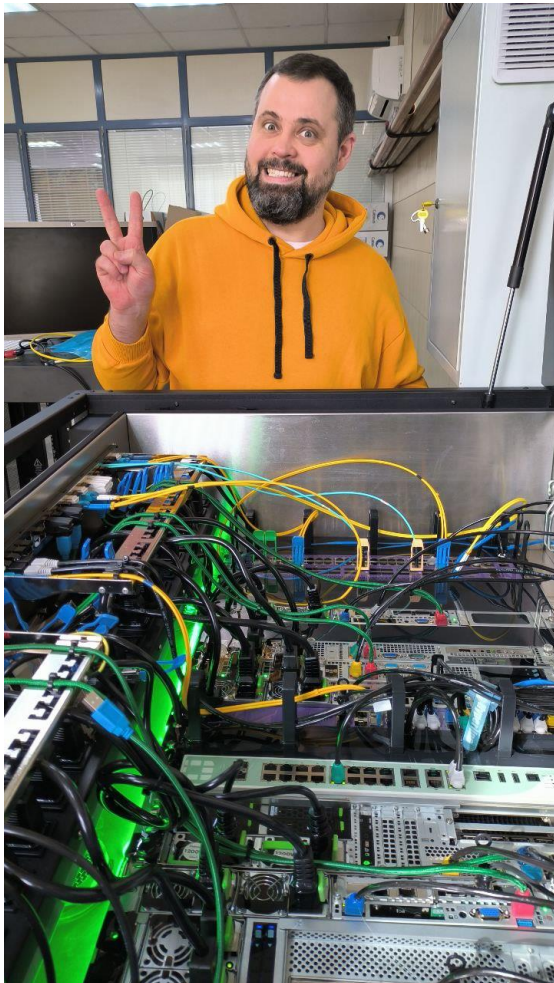
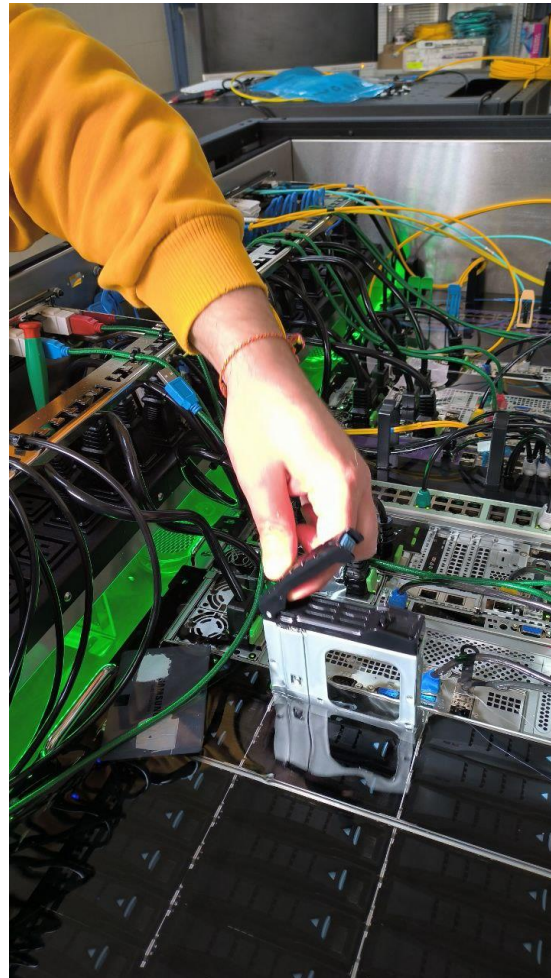
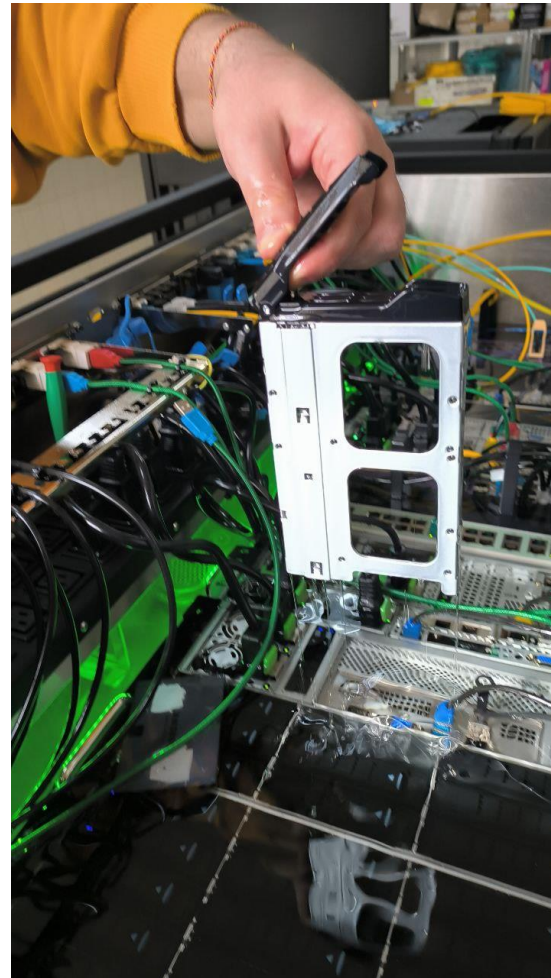


Плюсы, минусы, нюансы

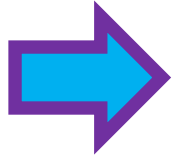
Иммерсия однофазная



Внутри иммерсионной стойки



Имерсионный машзал (однофазка)



1,2 МВт
24 ванны
50кВт/ванну
Россия
2024, 2025



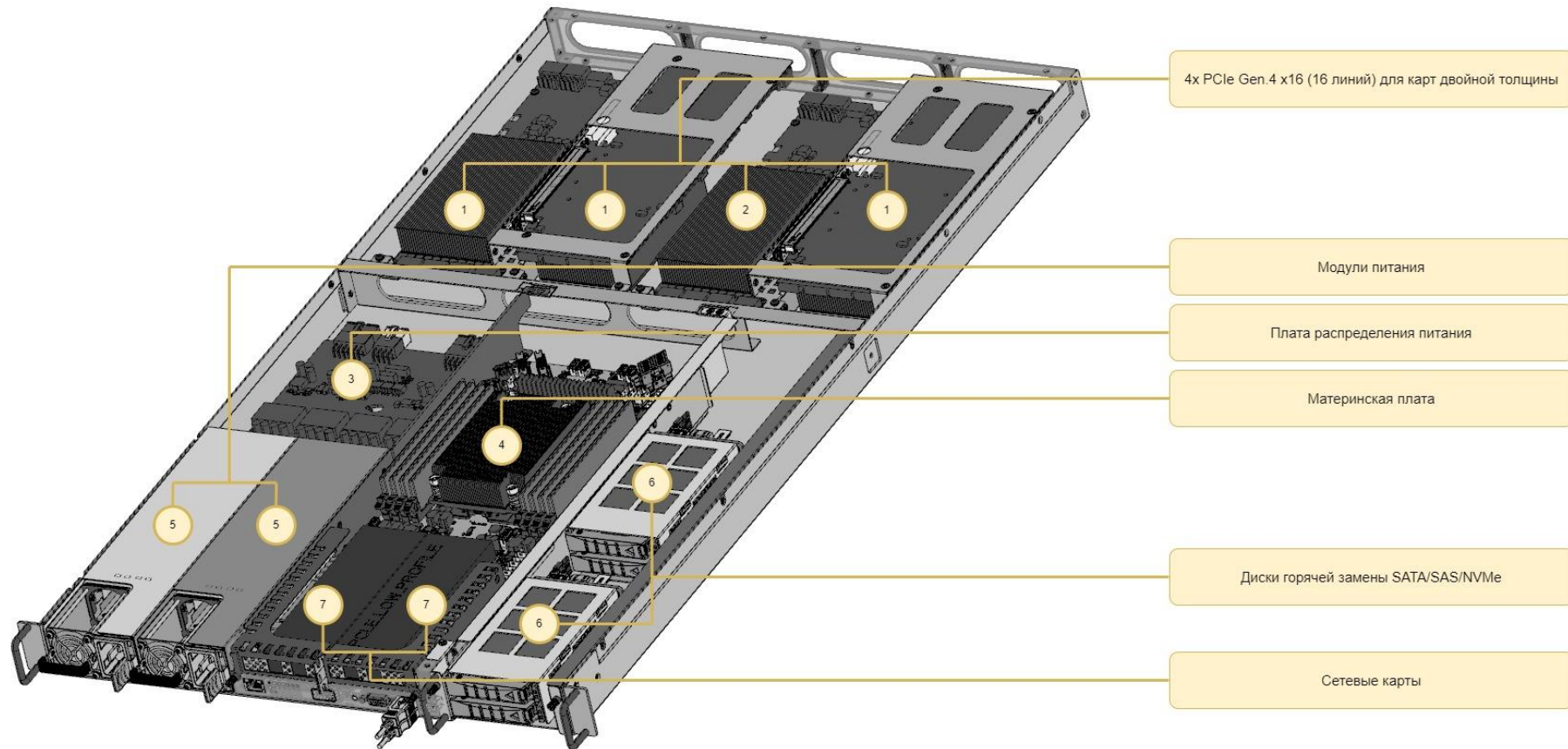
15 МВт
722 ванны
~15-20кВт/ванну
США, Хьюстон
2019

2,5 МВт
США, Техас
2025

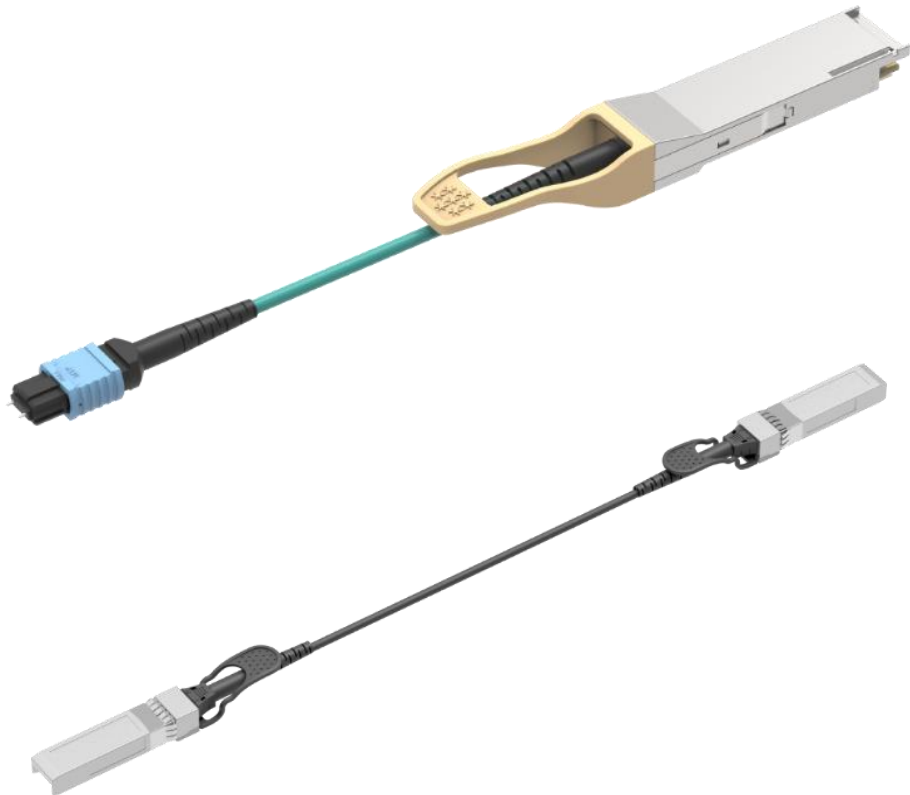
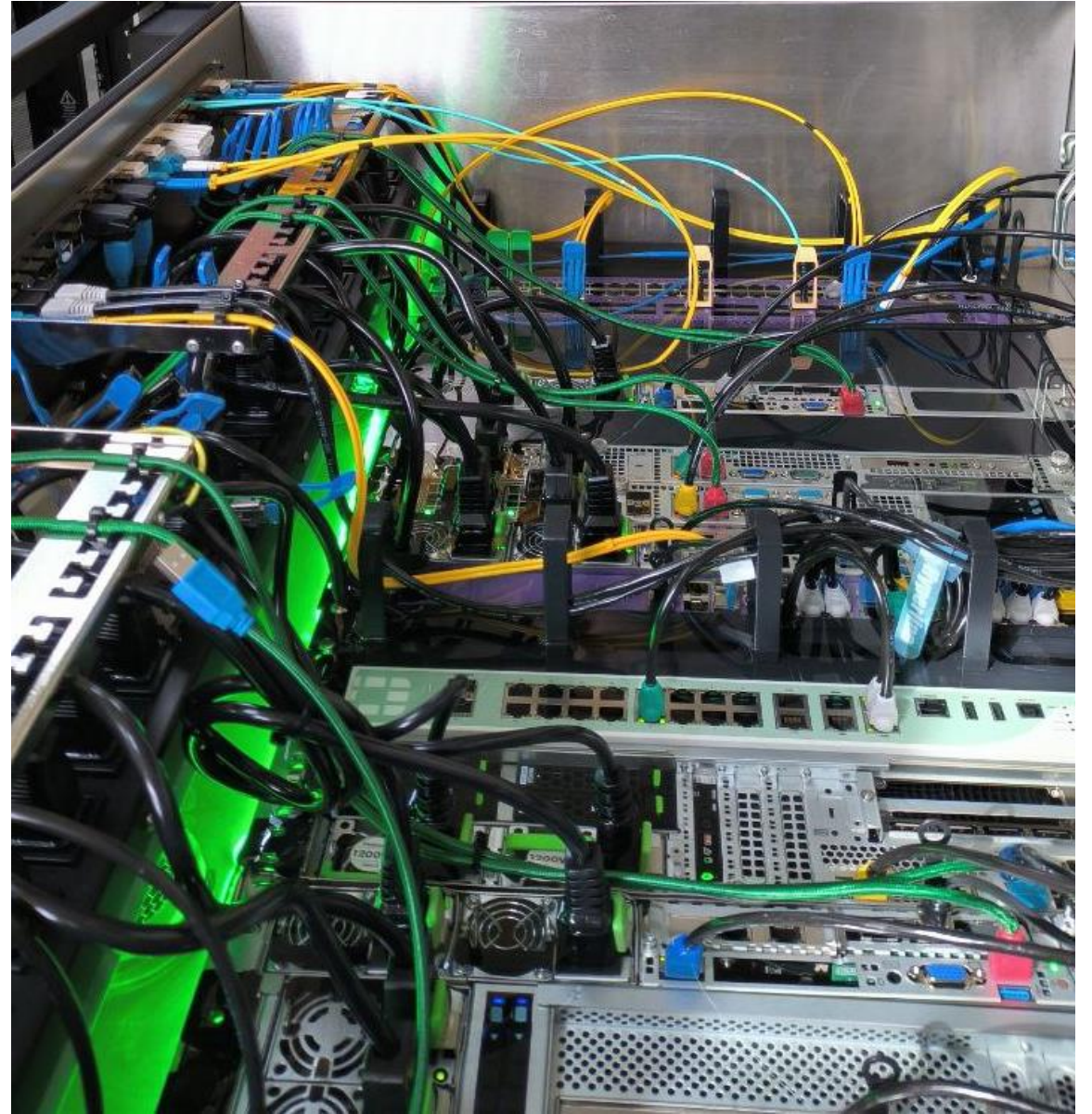


1,4 МВт
~85-100 кВт/ванну
Канада, Онтарио
2025

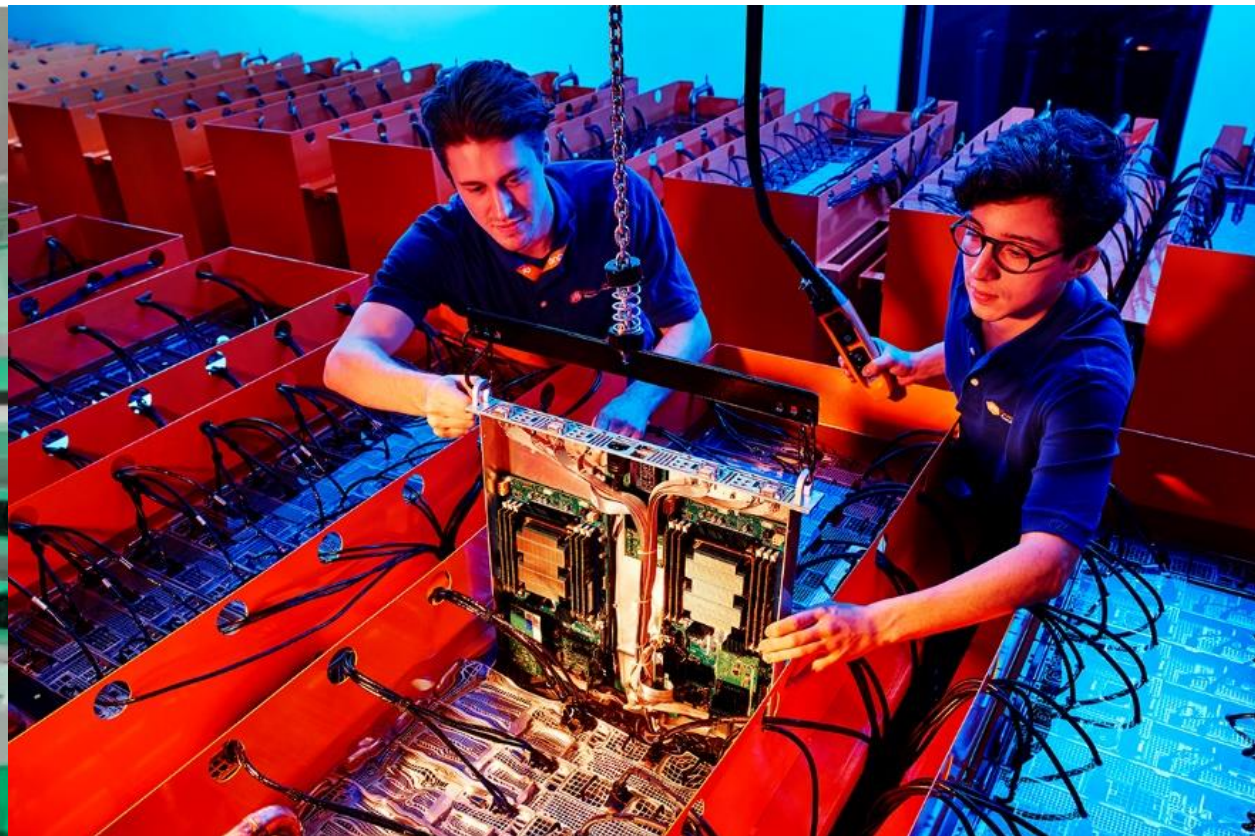
Специальные серверные платформы



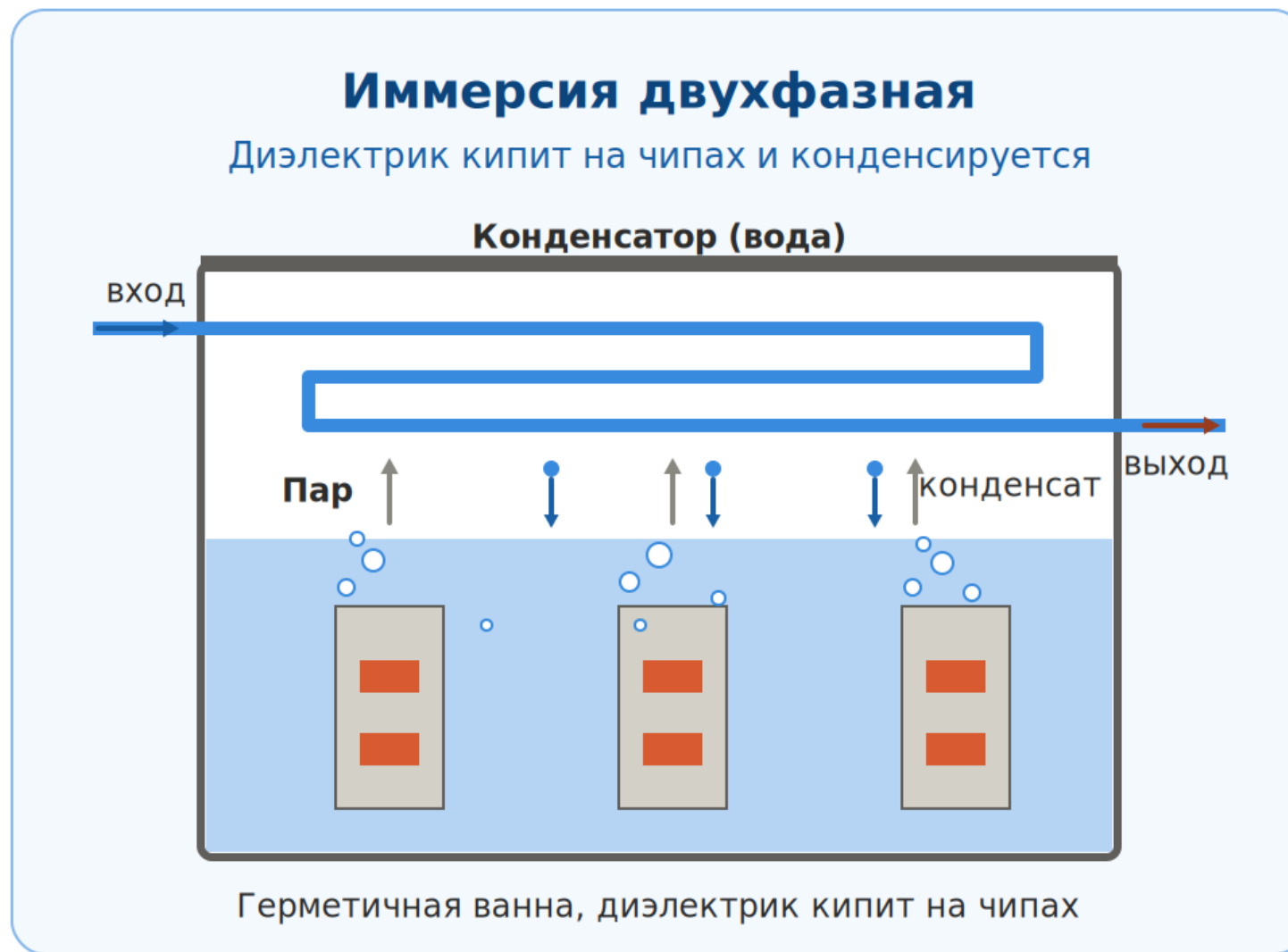
Подключение высокоскоростных интерфейсов



Плюсы, минусы, нюансы



Иммерсия двухфазная



Прям натурально кипит...но при низкой температуре



Фторированные жидкости от 3M

3M™ Novec™ Engineered Fluids

Properties	3M™ Novec™ 7000 Engineered Fluid	3M™ Novec™ 7100 Engineered Fluid	3M™ Novec™ 7200 Engineered Fluid	3M™ Novec™ 7500 Engineered Fluid
Formulation	Methoxyheptafluoro- propane	Methoxynonafluoro- butane	Ethoxynonafluoro- butane	2-trifluoromethyl- 3-ethoxydodecofluorohexane
Average Molecular Weight	200	250	264	414
Boiling Point, °C	34	61	76	128
Liquid Density, g/ml @ 25°C	1.40	1.52	1.43	1.61
Global Warming Potential ¹	370	320	55	210
Typical Applications	Low temperature thermal management, freeze dryers, process solvent	Vapor degreasing, spray contact cleaner, lubricant carrier, thermal management	Vapor degreasing, movie film cleaning, lubricant carrier, thermal management	Thermal management, reliability testing, temperature calibration

¹ GWP–100 year ITH, CO₂ = 1.0

Имерсионный машзал (двухфазка)



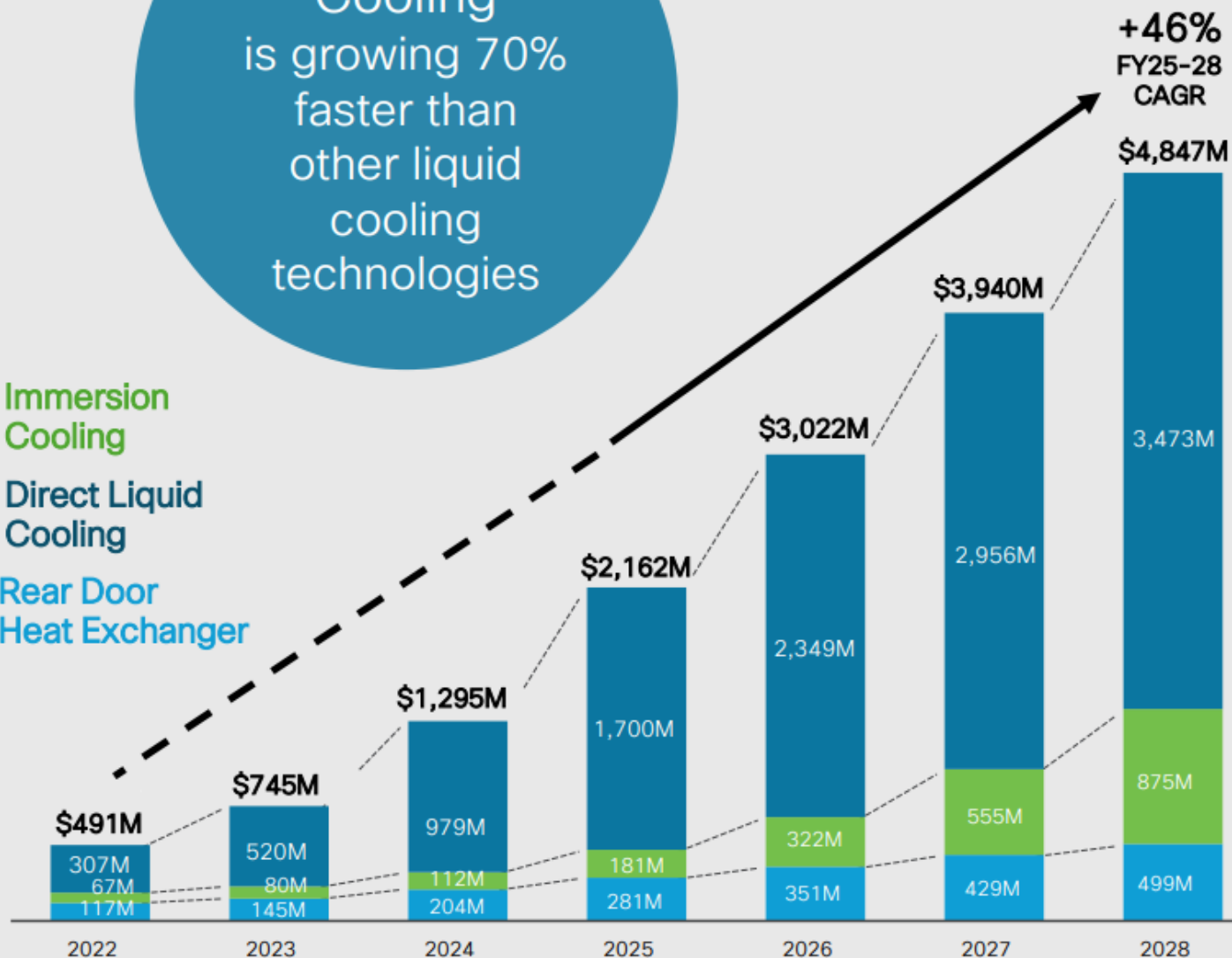
Источник: <https://liquidstack.com/about/legacy#timeline-y2018>

Плюсы, минусы, нюансы

PFAS

Immersion Cooling is growing 70% faster than other liquid cooling technologies

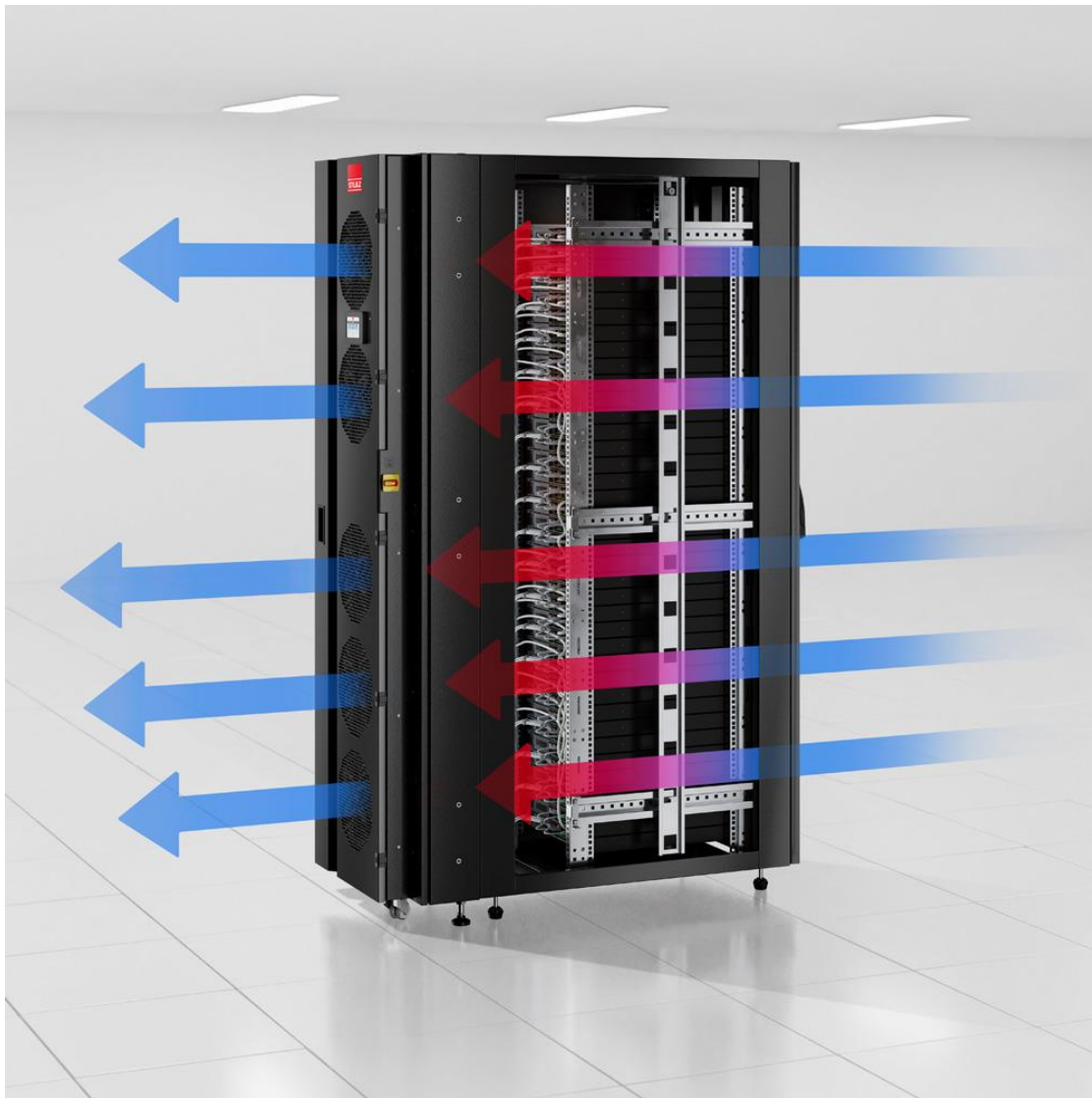
70% Immersion Cooling
27% Direct Liquid Cooling
21% Rear Door Heat Exchanger



DLC (или Cold Plate)
самое
распространённое

Immersion
самое
быстрорастущее

RDHx (rear door heat exchanger)



In-rack / In-row DX (фреоновое охлаждение)



Микрофлюидная система охлаждения



Выводы

**Nvidia Blackwell
Vera Rubin
100-250 кВт**

**Rubin Ultra
600+ кВт**

**Nvidia Hopper
20-50 кВт**

**CPU / GPU
5-10 кВт**



мы где-то тут



Спасибо за внимание!

Вопросики?